



**하드웨어 참조 설명서**  
HP 비즈니스 데스크탑  
dx5150 SFF 모델

문서 부품 번호: 373997-AD2

**2005년 2월**

이 설명서는 해당 컴퓨터 모델 업그레이드에 대한 기본 정보를 제공합니다.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Microsoft와 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 문서에 들어 있는 소유 정보는 저작권법에 의해 보호를 받습니다.  
Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의 없이 본 문서의 어떠한 부분도 복사하거나, 재발행하거나, 다른 언어로 번역할 수 없습니다.



**경고:** 지시 사항을 따르지 않으면 부상을 당하거나 생명을 잃을 수 있습니다.

---



**주의:** 지시 사항을 따르지 않으면 장비가 손상되거나 정보를 유실할 수 있습니다.

---

**하드웨어 참조 설명서**  
HP 비즈니스 데스크탑  
dx5150 SFF 모델  
초판 2004년 12월  
제 2판 2005년 2월  
문서 부품 번호: 373997-AD2

---

# 목차

## 1 제품 기능

표준 구성 기능 .....	1-1
앞면 패널 부품 .....	1-2
뒷면 패널 부품 .....	1-3
표준 키보드 부품 .....	1-4
HP 모듈식 키보드(선택 사양) .....	1-5
특수 마우스 기능 .....	1-5
일련 번호 위치 .....	1-5

## 2 하드웨어 업그레이드

서비스 기능 .....	2-1
경고 및 주의 사항 .....	2-1
미니타워 구성으로 SFF 컴퓨터 사용 .....	2-2
컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리 .....	2-3
추가 메모리 설치 .....	2-5
DIMM .....	2-5
DDR-SDRAM DIMM .....	2-5
DIMM 소켓 .....	2-6
확장 카드 설치 .....	2-11
확장 카드 분리 .....	2-14
추가 드라이브 설치 .....	2-15
드라이브 위치 찾기 .....	2-16
광 드라이브 또는 디스크 드라이브 분리 .....	2-17
광 드라이브(선택 사양) 설치 .....	2-19
하드 드라이브 업그레이드 .....	2-22
3.5인치 드라이브 베이에 드라이브 설치 .....	2-27

**A 제품 사양**

**B 전지 교체**

**C 보안 잠금 장치**

보안 잠금 장치 설치.....	C-1
------------------	-----

**D 정전기 방전**

정전기 손상 방지 .....	D-1
접지 방법 .....	D-1

**E 컴퓨터 작동 지침, 일반 관리 및 운반 준비**

컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리 .....	E-1
광 드라이브 관련 주의 사항.....	E-2
작동 .....	E-2
청소 .....	E-2
안전 .....	E-3
운반 준비 .....	E-3

**색인**

---

## 제품 기능

### 표준 구성 기능

HP dx5150 SFF 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 컴퓨터에 설치된 모든 하드웨어와 소프트웨어 목록을 보려면 *Diagnostics for Windows* 유ти리티를 실행하십시오. 이러한 유ти리티 사용에 대한 자침은 *Documentation CD*의 문제 해결 설명서를 참조하십시오.



미니타워 구성으로 컴퓨터를 사용하려면 HP에서 제공하는 타워 받침대(부품 번호 316593-001)를 구입해야 합니다. 자세한 내용은 본 설명서의 "[미니타워 구성으로 SFF 컴퓨터 사용](#)" 단원을 참조하십시오.

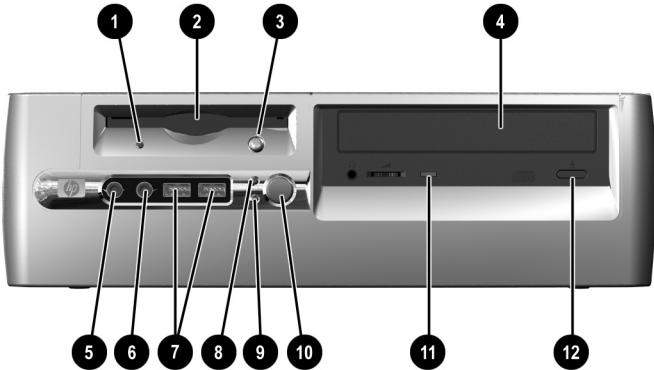
---



*dx5150 SFF 구성*

## 앞면 패널 부품

모델에 따라 드라이브 구성이 다를 수 있습니다.



---

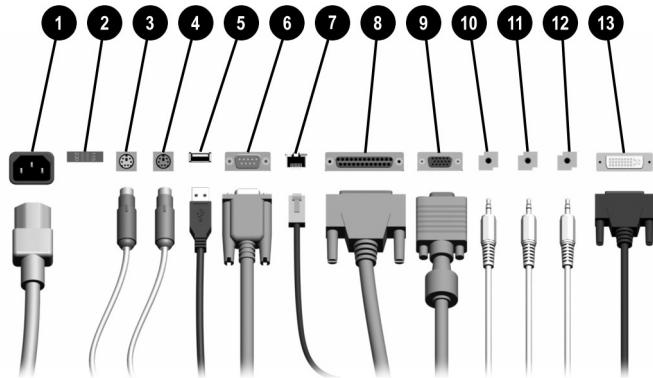
### 앞면 패널 부품

---

① 디스켓 드라이브 작동 표시등(선택 사양)	⑦ USB(범용 직렬 버스) 포트
② 디스켓 드라이브(선택 사양)	⑧ 하드 드라이브 작동 표시등
③ 디스켓 꺼내기 버튼(선택 사양)	⑨ 전원 표시등
④ 광 드라이브(CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW 또는 CD-RW/DVD 콤보 드라이브)	⑩ 전원 버튼
⑤ 마이크 연결단자	⑪ 광 드라이브 작동 표시등
⑥ 헤드폰 잭	⑫ 광드라이브 꺼내기 버튼

---

## 뒷면 패널 부품



### 뒷면 패널 부품

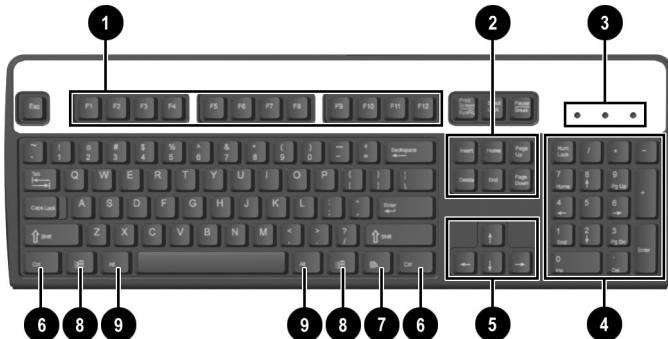
①	전원 코드 연결단자	⑧	□ 병렬 연결단자
②	전압 선택 스위치	⑨	□ 모니터 연결단자
③	PS/2 마우스 연결단자	⑩	▶ 헤드폰/ 출력 라인 연결단자
④	PS/2 키보드 연결단자	⑪	▶ 오디오 라인 입력 연결단자
⑤	USB(범용 직렬 버스)	⑫	マイ크 연결단자
⑥	IOIOI 직렬 연결단자	⑬	DVI-D(디지털 비디오 인터페이스) 모니터 연결단자
⑦	Ethernet RJ-45 네트워크 연결단자		

연결단자의 배열 및 개수는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

PCI 그래픽 카드만 설치되어 있는 경우 카드 및 시스템 보드의 연결단자를 동시에 사용할 수 있습니다. 연결단자를 모두 사용하려면 F10 Setup에서 설정을 일부 변경해야 하는 경우도 있습니다. 부팅 순서에 대한 자세한 내용은 Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유필리티 설명서를 참조하십시오.

DVI-D 연결단자는 평면 디스플레이에만 사용할 수 있습니다.

## 표준 키보드 부품



① 기능 키	사용 중인 소프트웨어 응용프로그램에 따라 특수 기능을 수행합니다.
② 편집 키	다음 키가 포함됩니다. <b>Insert, Home, Page Up, Delete, End</b> 및 <b>Page Down</b> .
③ 상태 표시등	컴퓨터와 키보드 설정 상태를 표시합니다( <b>Num Lock, Caps Lock</b> 및 <b>Scroll Lock</b> ).
④ 숫자 키	계산기 키패드와 같은 기능을 제공합니다.
⑤ 화살표 키	문서나 웹 사이트에서 이동할 때 사용합니다. 마우스 대신 키보드를 사용하여 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 및 아래쪽으로 이동할 수 있습니다.
⑥ Ctrl 키	다른 키와 조합하여 사용되며 사용하는 응용프로그램 소프트웨어에 따라 기능이 다릅니다.
⑦ 응용프로그램 키*	Microsoft Office 응용프로그램에서 마우스 오른쪽 버튼처럼 팝업 메뉴를 열 때 사용됩니다. 다른 소프트웨어 응용프로그램에서는 다른 기능을 수행할 수 있습니다.
⑧ Windows 로고 키*	Microsoft Windows에서 <b>시작</b> 메뉴를 열 때 사용합니다. 다른 키와 결합되면 다른 기능을 수행합니다.
⑨ Alt 키	다른 키와 조합하여 사용되며 사용하는 응용프로그램 소프트웨어에 따라 기능이 다릅니다.

\*특정 지역에서 사용 가능한 키입니다.

---

## HP 모듈식 키보드(선택 사양)

컴퓨터 키트에 HP 모듈식 키보드가 포함된 경우 부품 확인 및 설치 정보는 Documentation CD의 HP 모듈식 키보드 사용 설명서를 참조하십시오.

## 특수 마우스 기능

대부분의 소프트웨어 응용프로그램은 마우스 사용을 지원합니다. 각 마우스 버튼에 지정된 기능은 사용하는 소프트웨어 응용프로그램에 따라 다릅니다.

## 일련 번호 위치

각 컴퓨터에는 고유한 일련 번호가 있습니다. 이 번호를 기록해 놓았다가 고객 서비스 센터에 문의할 때 사용하십시오.



일련 번호 위치

## 하드웨어 업그레이드

### 서비스 기능

이 컴퓨터에는 업그레이드와 서비스를 보다 쉽게 수행할 수 있는 기능이 있습니다. 이 장에 설명된 대부분의 설치 과정은 특정 도구가 필요하지 않습니다.

### 경고 및 주의 사항

업그레이드를 수행하기 전에 본 설명서의 해당 지침, 주의 사항 및 경고를 주의 깊게 읽으십시오.



**경고:** 감전이나 뜨거운 표면으로 인한 부상의 위험이 있으므로 반드시 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 내부 시스템 부품의 열이 식은 다음에 만지십시오.



**경고:** 감전, 화재 또는 장비 손상의 위험이 있으므로 원격 통신/전화 연결단자를 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러) 소켓에 꽂지 마십시오.



**주의:** 정전기는 컴퓨터나 옵션 장비의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 손으로 잠깐 만져서 정전기를 미리 방전하십시오. 정전기 피해 방지에 대한 자세한 내용은 본 설명서의 [부록 D, "정전기 방전"](#)을 참조하십시오.



**주의:** 컴퓨터가 꺼져 있는지, 전원 코드가 콘센트에서 뽑혀 있는지 확인한 다음 컴퓨터 액세스 패널을 여십시오.

## 미니타워 구성으로 SFF 컴퓨터 사용

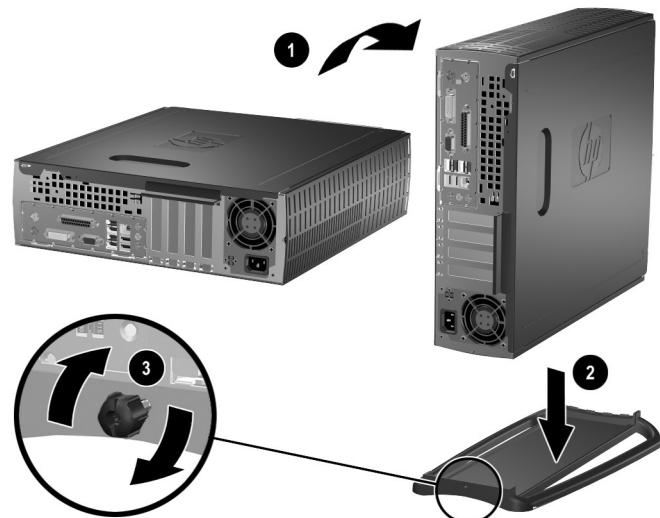
SFF 컴퓨터는 미니타워 또는 데스크탑 구성으로 사용할 수 있습니다. 컴퓨터를 미니타워 구성으로 사용하려면 HP에서 제공하는 타워 받침대(부품 번호 316593-001)를 구입해야 합니다.



**주의:** 컴퓨터를 데스크탑 구성으로 사용하는 경우, 컴퓨터 주변에 최소 10.2cm(4인치) 정도 공간을 남기고 장애물 없이 설치해야 합니다.

타워 받침대를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 컴퓨터를 세로로 세우고 ① 컴퓨터 밑면에 있는 구멍을 받침대의 기둥과 손잡이 나사에 맞춥니다 ②.
2. 손잡이 나사 ③를 조여서 컴퓨터를 받침대에 고정시킵니다. 이렇게 해야 PC를 안전하게 설치할 수 있으며 내부 부품에 충분한 환기를 시킬 수 있습니다.



타워 받침대 설치

## 컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리

컴퓨터 액세스 패널을 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

- 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끍니다.
- 전원 콘센트 및 컴퓨터에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.

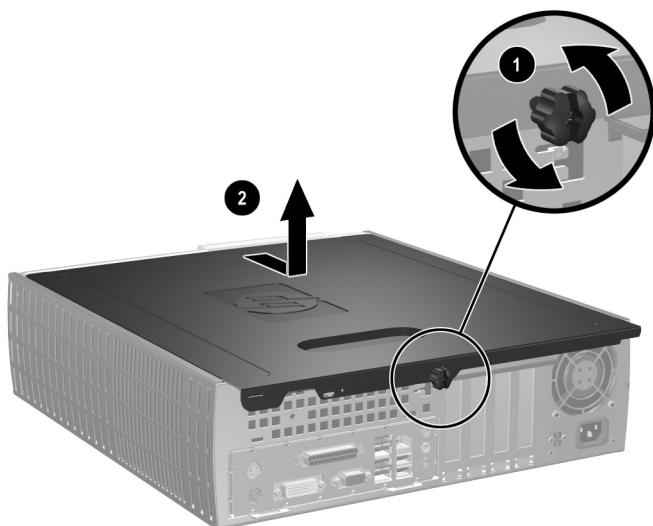


**주의:** 컴퓨터가 꺼져 있는지, 전원 코드가 콘센트에서 뽑혀 있는지 확인한 다음 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.



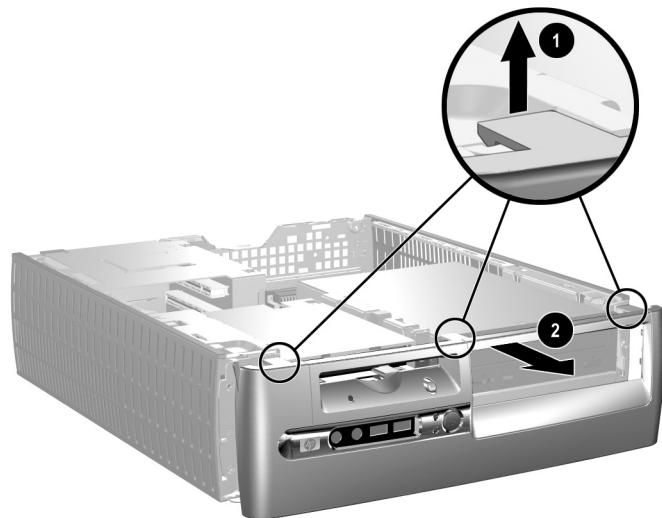
컴퓨터 액세스 패널이 위로 오도록 컴퓨터를 놓은 후 컴퓨터 액세스 패널을 열고 하드웨어를 설치합니다.

- 컴퓨터 뒤쪽에 있는 손잡이 나사 ①를 풀고 ②와 같이 컴퓨터 뒤쪽으로 액세스 패널을 밀어 컴퓨터에서 분리합니다.



컴퓨터 액세스 패널 분리

4. 앞면 베젤을 분리하려면 베젤 위쪽에 있는 세 개의 탭을 천천히 들어 올린 다음 ① 새시에서 베젤을 분리합니다 ②.



#### 앞면 베젤 분리

컴퓨터를 다시 조립하려면 위의 과정을 역으로 수행합니다.



액세스 패널을 교체하면서 아래로 누릅니다. 자세한 내용은 액세스 패널의 안쪽 레이블을 참조하십시오.



앞면 베젤을 다시 설치하려면 두 개의 베젤 하단 탭을 끼운 다음 앞면 베젤을 앞쪽으로 돌려 베젤 상단에 있는 세 개의 탭을 제자리에 끼웁니다.

## 추가 메모리 설치

이 컴퓨터에는 DDR-SDRAM DIMM이 제공됩니다.

### DIMM

시스템 보드의 메모리 소켓에 산업 표준 DIMM을 4개까지 설치할 수 있습니다. 이러한 메모리 소켓에는 하나 이상의 DIMM이 사전 설치되어 있습니다. 최대 메모리 지원을 위해 시스템 보드에 고성능 이중 채널 모드로 구성된 메모리를 8GB(1Gbit 기술)까지 설치할 수 있습니다.



운영체제에 따라 사용 가능한 메모리가 제한될 수 있습니다.

### DDR-SDRAM DIMM

DDR-SDRAM DIMM을 지원하는 컴퓨터의 경우 제대로 작동하려면 DIMM 사양은 다음과 같아야 합니다.

- 산업 표준 184핀
- 베퍼링되지 않은 PC3200 400MHz 호환
- 2.5볼트 DDR-SDRAM DIMM

또한 DDR-SDRAM DIMM 사양은 다음과 같아야 합니다.

- CAS 레이턴시 3(CL = 3) 지원
- 필수 JEDEC SPD 정보 포함

또한 컴퓨터에서 다음을 지원해야 합니다.

- 128Mbit, 256Mbit, 512Mbit 및 1Gbit 비 ECC 메모리 기술
- 단면 및 양면 DIMM
- 8배속 및 16배속 DDR 장치로 구성된 DIMM, 4배속 SDRAM으로 구성된 DIMM은 지원되지 않습니다.



지원되지 않는 DIMM을 설치하는 경우 시스템이 시작되지 않습니다.

## DIMM 소켓

DIMM 설치 방식에 따라 시스템은 자동으로 단일 채널 모드나 고성능 이중 채널 모드로 실행됩니다.

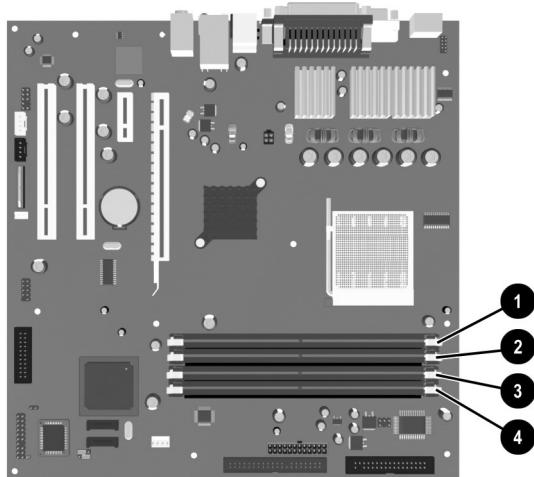
- 단일 채널 모드에서는 항상 XMM1 소켓을 먼저 끼우십시오. 첫 번째 메모리와 크기가 다른 DIMM을 두 번째로 추가하려면 XMM3에 설치하십시오. 그렇지 않으면 시스템이 작동하지 않습니다.



단일 채널 모드에서 시스템의 최대 작동 속도는 가장 느린 DIMM에 의해 결정됩니다. 266MHz의 DIMM을 설치한 후 333MHz의 DIMM을 설치한 경우 시스템은 두 개의 DIMM 중 낮은 속도에서 실행됩니다.

- 이중 채널 모드에서 모든 DIMM이 서로 일치해야 합니다. 2개의 DIMM 소켓만 설치하려면 동일한 DIMM을 사용하여 XMM1과 XMM2 소켓(검정색)에 설치해야 합니다. 4개의 DIMM 소켓에 모두 설치하려면 모든 소켓에 동일한 DIMM을 사용하거나 각 소켓 쌍에 동일한 DIMM 쌍을 사용해야 합니다. 예를 들어, XMM1과 XMM2 소켓(검정색), XMM3과 XMM4 소켓(파란색)을 쌍으로 사용하십시오. 그렇지 않으면 시스템이 제대로 작동하지 않습니다.

시스템 보드에는 각 채널마다 2개씩 모두 4개의 DIMM 소켓이 있습니다. 각 소켓은 XMM1, XMM2, XMM3 및 XMM4 레이블이 붙어 있습니다. 소켓 XMM1과 XMM3은 메모리 채널 A에서, 소켓 XMM2와 XMM4는 메모리 채널 B에서 작동합니다.



#### DIMM 소켓 위치

항목	설명	소켓 색상
①	DIMM 소켓 XMM1, 채널 A	검정색
②	DIMM 소켓 XMM2, 채널 B	검정색
③	DIMM 소켓 XMM3, 채널 A	파란색
④	DIMM 소켓 XMM4, 채널 B	파란색

## DDR-SDRAM DIMM 설치



**주의:** 메모리 모듈 소켓은 도금되어 있습니다. 메모리를 업그레이드할 경우 도금된 메모리 모듈을 사용하여 서로 호환되지 않는 금속의 접촉으로 인한 부식 및 산화를 방지하십시오.

---



**주의:** 정전기는 컴퓨터나 옵션 카드의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 손으로 잠깐 만져서 정전기를 미리 방전하십시오. 자세한 내용은 [부록 D, "정전기 방전"](#)을 참조하십시오.

---



**주의:** 메모리 모듈을 다룰 때 접촉부를 만지지 않도록 주의하십시오. 접촉 부위를 만지면 모듈이 손상될 수 있습니다.

---

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 액세스 패널과 앞면 베젤을 분리합니다. "[컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리](#)"를 참조하십시오.

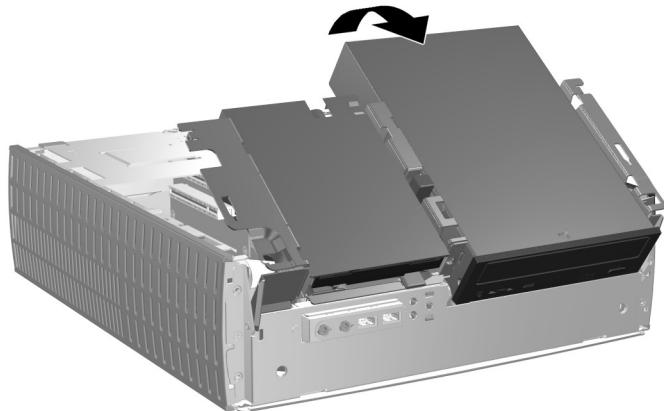
---



**주의:** 손상을 방지하려면 빠른 액세스 드라이브 베이를 올리거나 내리기 전에 모든 케이블과 전선의 위치를 확인하십시오.

---

4. 빠른 액세스 드라이브 베이를 수직 방향으로 돌립니다.



**빠른 액세스 드라이브 베이 회전**

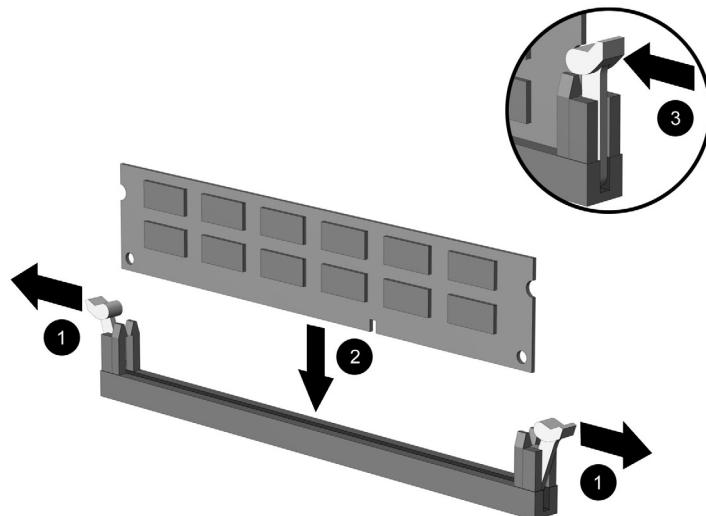
5. 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.



**경고:** 뜨거운 표면으로 인한 화상의 위험이 있으므로 내부 시스템 부품의 열이  
식은 다음에 만지십시오.

---

6. 메모리 모듈 소켓의 양쪽 래치를 모두 열고 ① 소켓에 메모리 모듈을 삽입합니다 ②.



DIMM 설치



메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리 소켓의 탭에 모듈의 홈을 맞춥니다.



소켓 XMM1에 DIMM이 이미 설치되어 있고 두 번째 DIMM을 추가하는 경우 XMM2 소켓에 동일한 DIMM을 설치하는 것이 좋습니다. 4개의 DIMM 소켓을 모두 설치할 경우 각 소켓에 동일한 DIMM을 사용하십시오. 이렇게 하지 않으면 컴퓨터가 이중 채널 모드에서 작동하지 않습니다.

7. 모듈이 제대로 장착될 수 있도록 모듈을 소켓에 완전히 밀어 넣습니다. 래치를 채웁니다 ③.
8. 모듈을 추가로 설치하려면 6단계와 7단계를 반복합니다.
9. 빠른 액세스 드라이브 베이를 아래 위치로 돌려 놓습니다. 빠른 액세스 드라이브 베이를 내릴 때 새시에 케이블이 물리지 않도록 하십시오.

10. 앞면 베젤과 컴퓨터 액세스 패널을 다시 부착합니다.

컴퓨터를 다시 시작하면 추가 메모리가 자동으로 인식됩니다.

## 확장 카드 설치

이 컴퓨터에는 4개의 PCI 확장 슬롯이 있습니다. 각 슬롯에는 최대 16.764cm(6.6인치) 길이의 1/2 높이 PCI 또는 PCI Express 확장 카드를 설치할 수 있습니다.

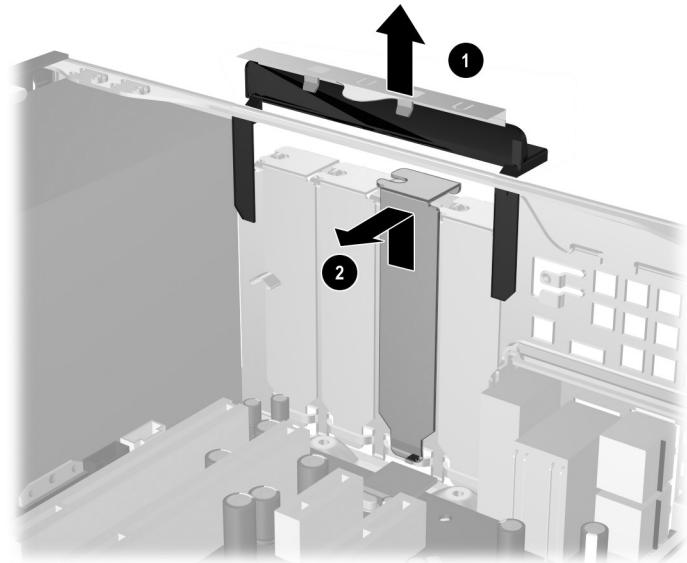


각 확장 슬롯에 PCI 카드 또는 1배속, 4배속, 8배속 또는 16배속의 PCI Express 확장 카드를 설치할 수 있습니다.

확장 카드를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. "컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리"를 참조하십시오.
4. 확장 카드를 넣으려는 슬롯을 확인합니다.

5. 래치를 잡아 당겨 PCI 슬롯 덮개를 고정하는 슬롯 덮개 고정 래치를 분리합니다 ①.
6. 슬롯 덮개를 위로 밀고 새시의 안쪽으로 잡아 당겨 슬롯 덮개를 분리합니다 ②.

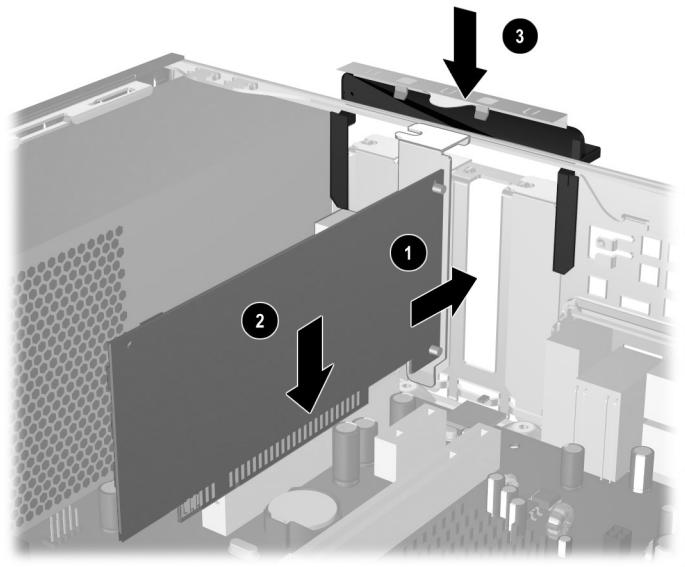


확장 슬롯 덮개 분리

7. 확장 카드를 슬롯 덮개 고정 래치의 아래쪽에 조심스럽게 놓은 후  
 ① 확장 카드를 연결단자 안으로 완전히 밀어 넣어 설치합니다 ②.  
 확장 카드가 확장 카드 슬롯에 제대로 장착되었는지 확인합니다.



확장 카드를 설치할 때 새시 안의 다른 부품들이 긁히지 않도록 주의하  
십시오.



#### 확장 카드 설치

8. 확장 슬롯 래치를 눌러 ③ 확장 카드를 제자리에 고정시킵니다.  
 9. 기존 확장 카드를 새 확장 카드로 교체하지 않을 경우에는 확장 슬  
 롯 덮개를 설치하여 열린 슬롯을 막습니다. 금속 슬롯 덮개를 빙 슬  
 롯에 넣은 다음 확장 슬롯 래치를 아래로 밀어 슬롯 덮개를 제자리  
 에 고정시킵니다.



**주의:** 확장 카드를 분리한 후에 새 카드로 교체하거나 작동 중에 내부 부품이  
 적당히 냉각되도록 금속 슬롯 덮개 또는 덕트 테이프 등을 사용하여 열린 슬롯  
 을 막아야 합니다.

## 확장 카드 분리

확장 카드를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 덮개를 분리합니다. "[컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리](#)"를 참조하십시오.
4. 래치를 잡아 당겨 PCI 슬롯 덮개를 고정하는 슬롯 덮개 고정 래치를 컴퓨터 뒷면에서 분리합니다.
5. 연결단자가 소켓에서 완전히 분리될 때까지 카드를 앞뒤로 조심스럽게 흔듭니다. 소켓에서 확장 카드를 위로 당긴 다음 새시 안쪽에서 빼냅니다. 다른 부품에 의해 카드가 급하지 않도록 주의하십시오.
6. 카드를 정전기 방지함에 보관합니다.
7. 새 확장 카드를 설치하지 않는 경우 확장 슬롯 덮개를 설치하여 열려 있는 슬롯을 막습니다.
8. 확장 슬롯 덮개 래치를 밀어 넣어 확장 카드 및 확장 슬롯 덮개를 고정시킵니다.



**주의:** 컴퓨터 뒷면의 모든 확장 카드 슬롯에는 작동 중에 내부 부품이 적당히 냉각되도록 확장 카드나 슬롯 덮개가 있어야 합니다.

---

## 추가 드라이브 설치

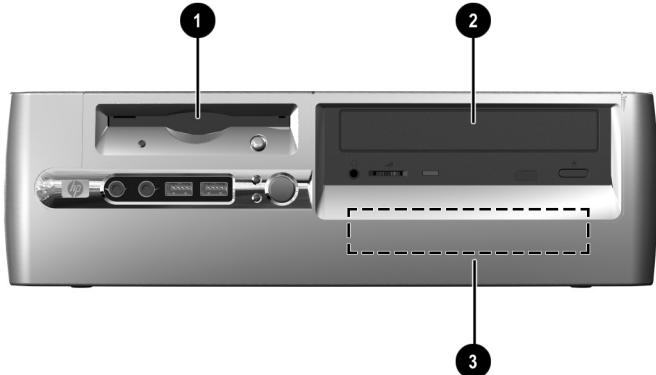
이 컴퓨터에는 2개의 외부 드라이브 베이가 있습니다. 추가 드라이브를 설치하려면 드라이브를 드라이브 함에 정확히 끼운 다음 제자리에 고정시키고 유도 나사를 끼웁니다. HP는 새시 앞쪽, 베젤 뒤쪽에 설치하는 여러분의 유도 나사를 제공합니다(4개의 6-32 표준 나사 및 4개의 M3 미터 나사). 하드 드라이브는 6-32 표준 나사를 사용합니다. 다른 드라이브는 모두 M3 미터 나사를 사용합니다. HP에서 제공하는 미터 나사는 검정색이고 표준 나사는 은색입니다.



**주의:** 작업 손실 및 컴퓨터나 드라이브의 손상을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- 하드 드라이브를 설치하거나 분리할 경우 적합한 절차에 따라 운영체제를 종료한 다음 컴퓨터 전원을 끕니다. 컴퓨터가 켜져 있거나 대기 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.
- 드라이브를 다루기 전에 정전기를 방전시켜야 합니다. 드라이브를 다루는 동안에 연결단자를 만지지 마십시오. 정전기 피해 방지에 대한 자세한 내용은 [부록 D, "정전기 방전"](#)을 참조하십시오.
- 드라이브를 떨어뜨리지 않도록 주의해서 다루십시오.
- 드라이브를 설치할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 하드 드라이브를 액체 또는 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 말고, 모니터나 스피커처럼 자기장을 지닌 제품 가까이에 두지 마십시오.
- 드라이브를 우편으로 배송하려면 완충함이나 기타 적절한 보호 상자로 포장한 후 "파손 위험: 취급 시 주의"라는 레이블을 붙이십시오.

## 드라이브 위치 찾기



### 데스크탑 드라이브 위치

---

- ❶ 3.5인치 드라이브 베이(그림은 1.44MB 디스켓 드라이브)\*
- ❷ 드라이브(선택 사양)용 5.25인치 드라이브 베이
- ❸ 3.5인치, 내부, 표준 하드 드라이브 베이

---

\*컴퓨터에 1.44MB 디스켓 드라이브가 설치되어 있는 경우 그림과 같이 디스켓 드라이브 베젤이 설치되어 있을 것입니다. 컴퓨터에 빈 3.5인치 드라이브 베이가 있는 경우 3.5인치 드라이브 대신 베젤 블랭크가 설치되어 있을 것입니다. 이 슬롯에 드라이브가 없는 경우 나중에 디스켓 드라이브, 하드 드라이브 또는 Zip 드라이브 등 3.5인치 장치를 선택하여 설치할 수 있습니다. 하지만 디스켓 드라이브나 하드 드라이브가 아닌 3.5인치 장치를 설치하려면 3.5인치 장치 베젤(PN 316008-001)을 주문해야 합니다.

---

컴퓨터에 설치된 저장 장치의 종류, 크기 및 용량을 확인하려면  
Computer Setup을 실행하십시오. 자세한 내용은 *Computer  
Setup(F10) 유ти리티* 설명서를 참조하십시오.

## 광 드라이브 또는 디스켓 드라이브 분리



**주의:** 컴퓨터에서 드라이브를 분리하기 전에 드라이브 안에 CD와 같은 미디어가 있으면 꺼내십시오.



광 드라이브는 CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브입니다.

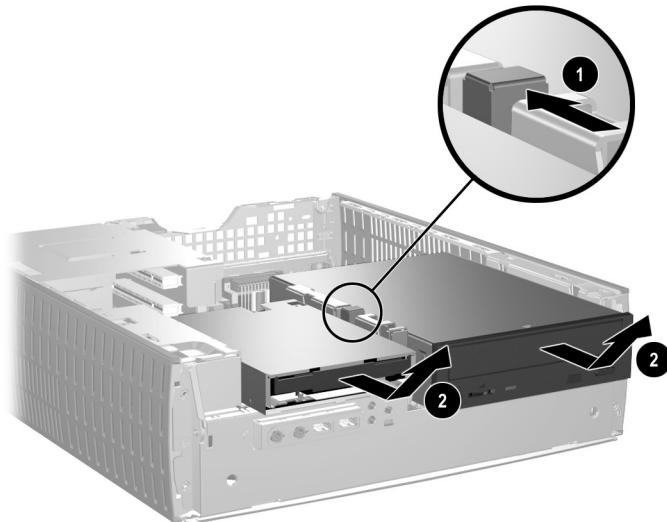
1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 액세스 패널과 앞면 베젤을 분리합니다. "[컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리](#)"를 참조하십시오.
4. 빠른 액세스 드라이브 베이를 위로 들어 올립니다.
5. 오디오, 시그널, 드라이브 전원 케이블을 분리합니다. 오디오 케이블의 다른 쪽 끝은 시스템 보드의 오디오 연결단자에 연결되어 있어야 합니다.



Linux 시스템의 경우에만 광 드라이브에 연결할 오디오 케이블이 필요합니다.

6. 빠른 액세스 드라이브 베이를 아래 위치로 돌려 놓습니다.

7. 드라이브 분리 래치를 새시 뒤쪽으로 밀어 젖힙니다 ①.
8. 드라이브 함의 앞쪽으로 드라이브를 민 다음 ② 드라이브를 컴퓨터에서 꺼냅니다.



#### 광 드라이브 또는 디스켓 드라이브 분리

드라이브를 다시 장착하려면 위의 과정을 역으로 수행합니다.



드라이브를 교체할 때 이전 드라이브에 사용되었던 4개의 나사를 새 드라이브에 사용합니다. 나사는 드라이브 레일 역할을 합니다.

## 광 드라이브(선택 사양) 설치

광 드라이브(선택 사양)를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 광 드라이브가 있으면 분리합니다.
2. 드라이브 양쪽의 아래쪽 구멍에 2개의 유도 나사를 설치합니다.



**주의:** 5mm(3/16인치) 길이의 나사만 유도 나사로 사용합니다. 더 긴 나사는 드라이브의 내부 부품을 손상시킬 수 있습니다.

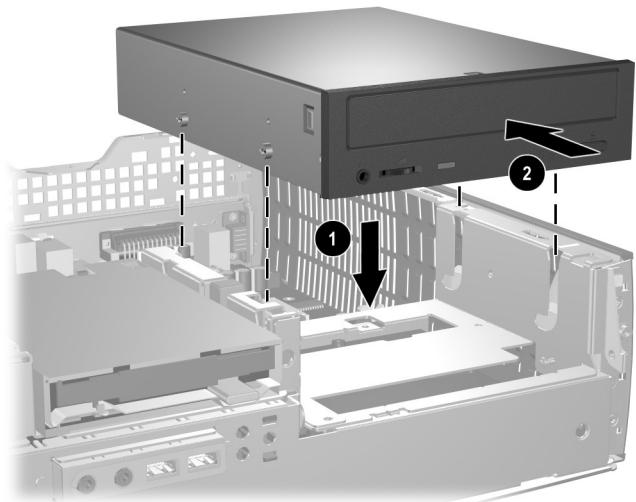


드라이브를 교체할 때 이전 드라이브에 사용되었던 4개의 나사를 새 드라이브에 사용합니다. 나사는 드라이브 레일 역할을 합니다.



광 드라이브에 유도 나사 설치

3. 드라이브 베이 ①의 J-슬롯에 드라이브의 유도 나사를 끼운 다음 드라이브를 컴퓨터 뒤쪽으로 밀니다 ②.



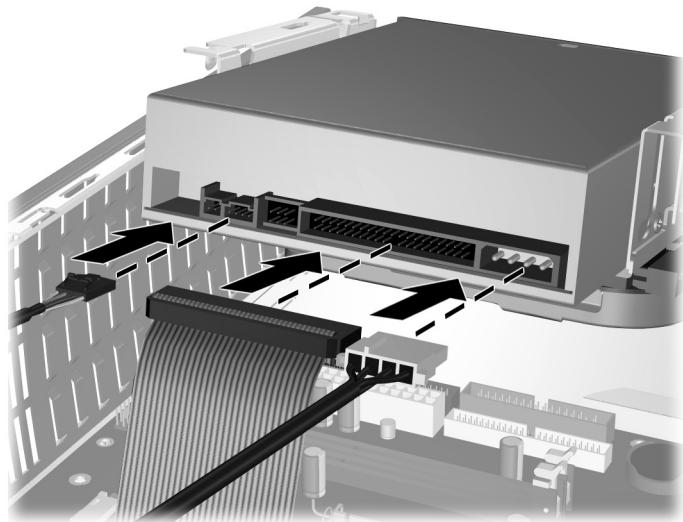
광 드라이브 설치



드라이브를 설치할 때 드라이브 분리 래치가 자동으로 잡집니다.

---

4. 빠른 액세스 드라이브 베이를 위로 들어 올리고 플랫 리본 케이블과 오디오 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.



#### 플랫 리본 케이블 및 오디오 케이블 연결

5. 전원 케이블, 플랫 리본 케이블 및 오디오 케이블을 광 드라이브 뒤쪽에 연결합니다.



Linux 시스템의 경우에만 광 드라이브에 연결할 오디오 케이블이 필요합니다.

6. 빠른 액세스 드라이브 베이를 아래 위치로 돌려 놓습니다. 빠른 액세스 드라이브 베이를 내릴 때 새시에 케이블이 물리지 않도록 하십시오.

7. 앞면 베젤과 컴퓨터 액세스 패널을 다시 부착합니다.

시스템이 자동으로 드라이브를 인식하고 컴퓨터를 재구성합니다.



**주의:** 컴퓨터 서비스를 받을 경우 재조립 과정에서 케이블이 적절한 위치에 장착되었는지 확인하십시오. 부적절한 케이블을 사용하면 컴퓨터에 손상을 줄 수 있습니다.

## 하드 드라이브 업그레이드

### 하드 드라이브 분리 및 교체



이 컴퓨터에는 SATA(직렬 ATA) 하드 드라이브만 설치할 수 있습니다.

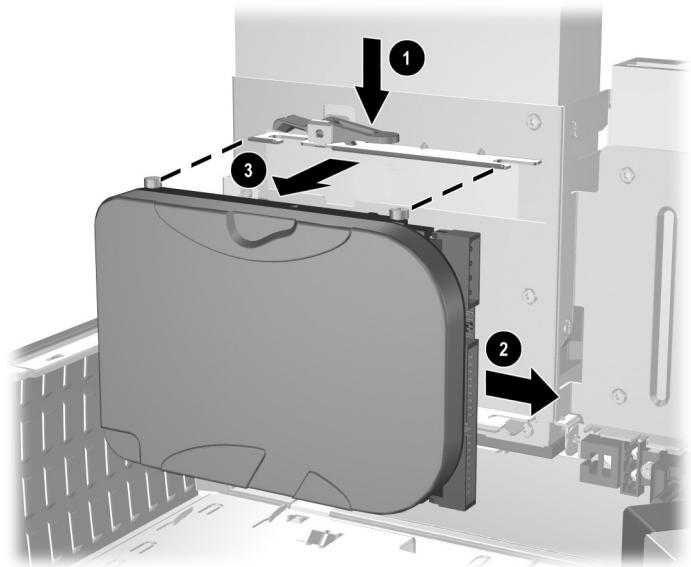


하드 드라이브를 분리하기 전에 이전 하드 드라이브의 데이터를 백업해야 새 하드 드라이브에 백업된 데이터를 설치할 수 있습니다.

사전 설치된 3.5인치 하드 드라이브는 컴퓨터 오른쪽에 있습니다. 하드 드라이브를 분리하거나 다시 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 액세스 패널과 앞면 베젤을 분리합니다. "컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리"를 참조하십시오.
4. 빠른 액세스 드라이브 베이를 위로 들어 올립니다.
5. 드라이브 뒤쪽에서 전원 케이블과 데이터 케이블을 분리합니다.

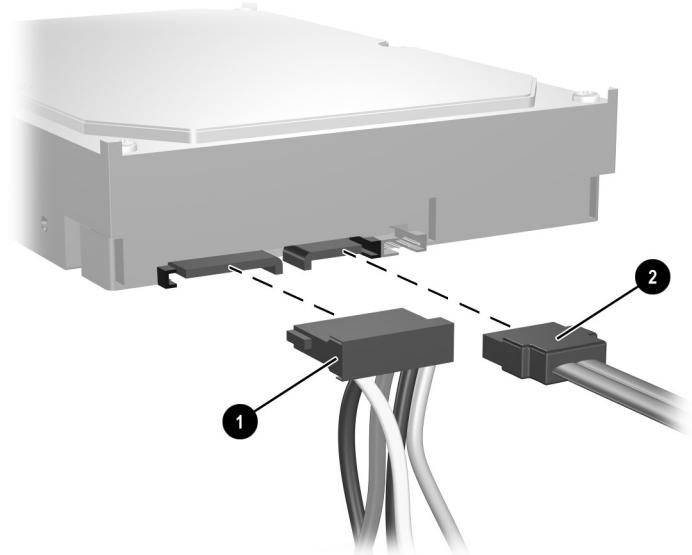
6. 드라이브 분리 래치를 누릅니다 ①.
7. 드라이브를 베이의 오른쪽으로 민 다음 ② 베이에서 꺼냅니다 ③.



#### 하드 드라이브 분리

8. 하드 드라이브를 설치하려면 위 과정을 역으로 수행합니다.

9. 전원 케이블 ① 및 데이터 케이블 ②을 하드 드라이브에 연결합니다.

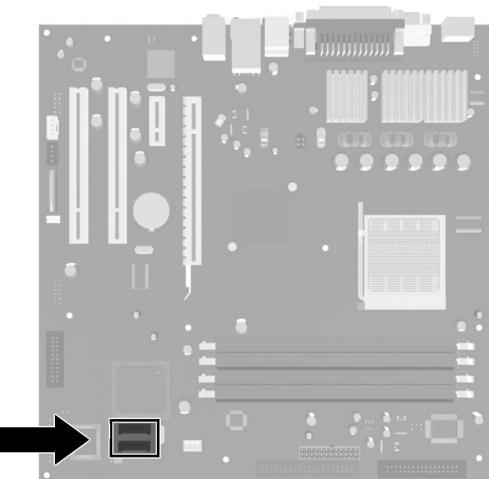


전원 케이블 및 데이터 케이블 연결

10. 데이터 케이블의 반대쪽 끝을 해당 시스템 보드 연결단자에 연결합니다.



시스템에 하드 드라이브 하나만 있는 경우, 하드 드라이브 성능에 문제가 발생하지 않도록 먼저 하드 드라이브를 0으로 표시된 연결단자에 연결해야 합니다.



#### 하드 드라이브 연결단자 위치



하드 드라이브를 교체할 때 이전 드라이브에 사용되었던 4개의 나사를 새 드라이브에 사용합니다. 나사는 드라이브 레일 역할을 합니다. 유도 나사를 분리하고 다시 설치하려면 Torx T-15 십자 드라이버가 필요합니다.



주 하드 드라이브를 교체한 경우 *Restore Plus!* CD를 넣고 이전에 설치한 운영체제, 소프트웨어 드라이버 및 소프트웨어 응용프로그램을 복원합니다. *Restore Plus!* CD에 포함된 설명서의 지침을 네트워크 드라이버를 다시 설치합니다. 복원 과정을 완료한 후 하드 드라이브를 교체하기 전에 백업한 개인 파일을 다시 설치합니다.

## SATA 하드 드라이브 구성

SATA 하드 드라이브를 설치한 후 Computer Setup에서 해당 컨트롤러를 설정합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다. Microsoft Windows의 경우 시작 > 시스템 종료 > 다시 시작을 차례로 누릅니다.
2. 컴퓨터를 켜자마자 Computer Setup이 나타날 때까지 **F10** 키를 누르고 있습니다.



적절한 순간에 **F10** 키를 누르지 않으면, 컴퓨터를 끄고 다시 시작한 다음 **F10** 키를 다시 눌러 유ти리티에 액세스해야 합니다.

---

3. 화살표 키를 사용하여 **Integrated Peripherals(통합 주변기기)**를 선택하고 Enter를 누릅니다.
4. 화살표 키를 사용하여 **South OnChip PCI Device(South OnChip PCI 장치)**를 선택하고 Enter를 누릅니다.
5. 화살표 키를 사용하여 **Onboard Chip SATA(내장 칩 SATA)**를 선택하고 Enter를 누릅니다.
6. 화살표 키를 사용하여 **SATA Disabled(SATA 비활성화), IDE Controller(IDE 컨트롤러)(비 RAID)** 또는 **RAID Controller(RAID 컨트롤러)**를 선택합니다.
7. **F10**을 눌러 CMOS를 저장하고 Computer Setup을 종료합니다.  
RAID 컨트롤러를 선택한 경우 RAID 세트를 생성하고 구성해야 합니다.
  1. 컴퓨터를 켜거나 재시작합니다. Microsoft Windows의 경우 시작 > 시스템 종료 > 다시 시작을 차례로 누릅니다.
  2. 프롬프트에서 **Ctrl+S** 또는 **F4**를 눌러 RAID 유ти리티를 시작합니다.화면의 지시에 따라 RAID 세트를 생성합니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com>에서 dx5150용 지원 및 드라이버 아래의 RAID 설치 설명서를 참조하십시오.

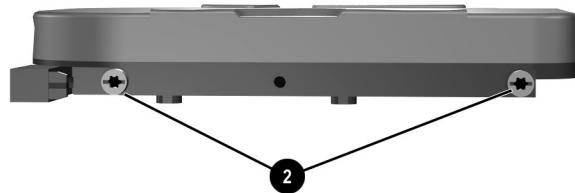
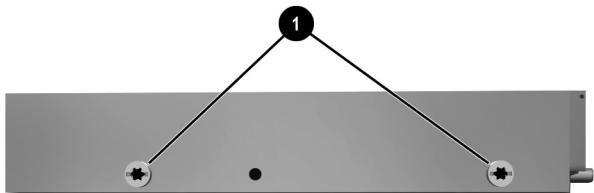
### 3.5인치 드라이브 베이에 드라이브 설치

컴퓨터 구성에 따라 컴퓨터 왼쪽에 있는 3.5인치 드라이브 베이는 디스크 드라이브로 구성되거나 비어 있을 수도 있습니다. 드라이브 베이를 덮고 있는 베젤의 종류는 초기 컴퓨터 구성에 따라 다릅니다.

컴퓨터에 디스크 드라이브(선택 사양)가 장착되지 않은 경우 언제든지 드라이브 베이에 디스크 드라이브 또는 하드 드라이브 등 3.5인치 장치를 설치할 수 있습니다.



필요한 베젤의 유형은 설치할 장치의 종류에 따라 다릅니다. 디스크 드라이브를 설치하는 경우 디스크 드라이브 베젤(PN 316002-001)을 설치해야 합니다. 하드 드라이브를 설치하는 경우 베젤 블랭크 (PN 316006-001)를 설치해야 합니다. 디스크 드라이브 또는 하드 드라이브 이외의 3.5인치 장치를 설치하는 경우 3.5인치 장치 베젤 (PN 316008-001)을 설치해야 합니다. 컴퓨터를 재구성할 때 해당 베젤을 주문하려면 공인 HP 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.



#### 유도 나사 위치



3.5인치 디스크 드라이브 ①의 유도 나사는 하드 드라이브 ②보다 간격이 좁게 배열되어 있습니다.

---

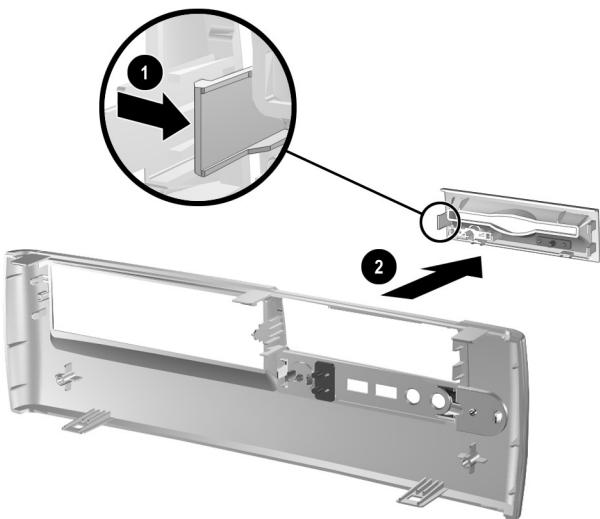
베이에 드라이브를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다.
3. 컴퓨터 액세스 패널과 앞면 베젤을 분리합니다. "[컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤 분리](#)"를 참조하십시오.

4. 템을 안쪽으로 밀고 ① 디스크 드라이브 베젤 ②을 앞면 베젤에서 꺼낸 다음 디스크 드라이브 베젤을 분리합니다.



베젤의 유형은 컴퓨터 구성에 따라 다릅니다.

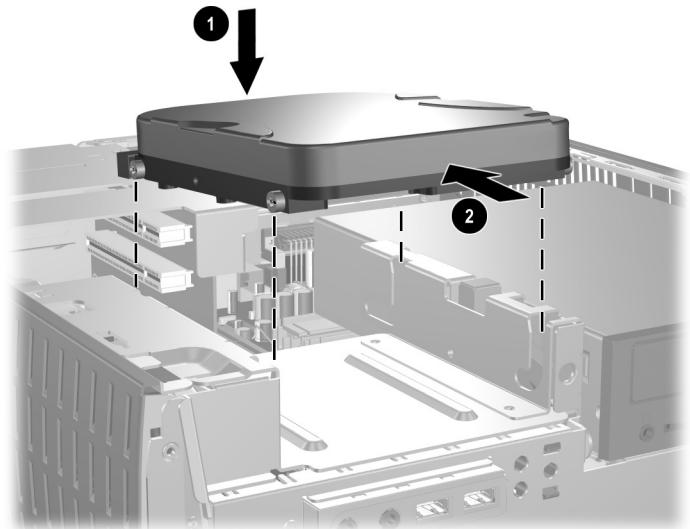


디스크 드라이브 베젤 분리

5. 하드 드라이브의 뒤쪽 나사를 뒤쪽 J-슬롯에 끼웁니다 ①. 앞쪽 나사가 앞쪽 J-슬롯과 정렬될 때까지 드라이브를 드라이브 함의 뒤쪽으로 민 다음 ② 드라이브 앞쪽을 내립니다. 드라이브가 제자리에 고정될 때까지 뒤로 밀니다.



디스크 드라이브를 다시 설치하는 경우 유도 나사(앞쪽과 뒤쪽)를 J-슬롯에 정렬합니다. 유도 나사를 J-슬롯에 끼운 다음 드라이브가 제 위치에 고정될 때까지 드라이브 함의 뒤쪽으로 드라이브를 밀니다.



3.5인치 드라이브 베이에 하드 드라이브 설치

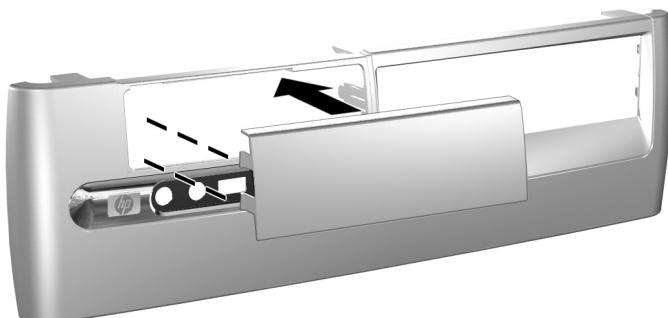
---

6. 베젤을 제자리로 밀어 알맞은 베젤로 교체합니다.



필요한 베젤의 유형은 설치할 장치의 종류에 따라 다릅니다. 디스크 드라이브를 설치하는 경우 디스크 드라이브 베젤(PN 316002-001)을 설치해야 합니다. 하드 드라이브를 설치하는 경우 아래 그림과 같이 베젤 블랭크(PN 316006-001)를 설치해야 합니다. 디스크 드라이브 또는 하드 드라이브 이외의 3.5인치 장치를 설치하는 경우 3.5인치 장치 베젤(PN 316008-001)을 설치해야 합니다. 컴퓨터를 재구성할 때 해당 베젤을 주문하려면 공인 HP 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.

---



**베젤 블랭크 설치**

7. 전원 코드 및 데이터 케이블을 연결합니다.
8. 앞면 베젤과 컴퓨터 액세스 패널을 다시 부착합니다.

# A

## 제품 사양



**주의:** 컴퓨터를 데스크탑 구성으로 사용하는 경우, 컴퓨터 주변에 최소 10.2cm(4인치) 정도 공간을 남기고 장애물 없이 설치해야 합니다.

### HP dx5150 SFF

#### 데스크탑 규격

높이	3.95인치	10.3 cm
너비	13.3인치	33.78 cm
두께	15.1인치	38.35 cm
<b>대략적인 무게</b>	<b>21 lb</b>	<b>9.53 kg</b>

#### 온도 범위

작동 시	50° ~ 95° F	10° ~ 35° C
비작동	-22° ~ 140° F	-30° ~ 60° C

#### 상대 습도(비응축)

작동 시	10 ~ 90%	10 ~ 90%
비작동(38.7° C 최대 습구 온도)	5 ~ 95%	5 ~ 95%

#### 최대 고도(무압력)

작동 시	10,000 ft	3,048 m
비작동	30,000 ft	9,144 m



작동 온도는 직사광선이 비추지 않는 조건에서 해발 3,000m(10,000피트)까지 300m(1,000피트)당 섭씨 1.0도씩 감소합니다. 최대 변화율은 시간당 섭씨 10도입니다. 최대 제한은 설치된 옵션의 유형 및 수에 의해 결정됩니다.

---

**HP dx5150 SFF(계속)**

---

**열 손실**

최대	971 BTU/hr	245 kg-cal/hr
일반(대기 상태)	256 BTU/hr	65 kg-cal/hr

---

**입력 전압 스위치 설정**

<b>전원 공급 장치</b>	<b>115V</b>	<b>230V</b>
작동 전압 범위	90 ~ 132VAC	180 ~ 264VAC
정격 전압 범위	100 ~ 127VAC	200 ~ 240VAC
정격 라인 주파수	47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz

---



이 시스템은 230V 모드에서 사용 시 Passive PFC(Power Factor Correction) 전원 공급 기능을 사용합니다. 이를 통해 이 시스템은 유럽 연합 국가에서 사용하기 위한 CE 마크 요구 기준을 통과하였습니다.

<b>전원 출력</b>	200W	200W
<b>정격 입력 전류(최대)</b>	6A @ 115 VAC	3A @ 230 VAC

---

## 전지 교체

컴퓨터와 함께 제공된 전지는 설정된 시간 동안 전원을 공급합니다. 전지를 교체할 때는 컴퓨터에 처음 설치된 것과 동일한 전지를 사용하십시오. 이 컴퓨터는 3볼트 리튬 코인 셀 전지를 사용합니다.



컴퓨터 플러그를 AC 벽면 소켓에 꽂으면 리튬 전지의 수명을 연장할 수 있습니다. 리튬 전지는 컴퓨터가 AC 전원에 연결되지 않았을 때만 사용됩니다.



**경고:** 컴퓨터에는 리튬 이산화망간 전지가 내장되어 있습니다. 전지를 잘못 취급하면 화재나 화상의 위험이 있습니다. 사용자가 다치는 위험을 방지하려면

- 전지를 다시 충전하려고 하지 마십시오.
- 섭씨 60도(화씨 140도) 이상의 온도에 노출되지 않도록 하십시오.
- 분해하거나 깨뜨리거나 구멍을 뚫거나 외부 접촉 부분을 단락시키거나 불 또는 물에 넣지 마십시오.
- 이 제품 전용의 HP 전지로만 교체하십시오.



**주의:** 전지를 교체하기 전에 컴퓨터 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 전지를 분리하거나 교체하면 CMOS 설정이 지워집니다. CMOS 설정을 백업하는 방법은 *Documentation CD*의 *문제 해결 설명서*를 참조하십시오.



전지, 전지 팩 및 충전지는 일반 쓰레기와 함께 폐기 처분하지 마십시오. 전지를 재활용하거나 폐기하려면 공동 전지 수집함을 이용하거나 HP, HP 공인 협력업체 또는 대리점에 반납하십시오.



**주의:** 정전기는 컴퓨터나 옵션 장비의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 손으로 잠깐 만져서 정전기를 미리 방전하십시오.

1. 운영체제의 종료 절차에 따라 컴퓨터를 정상적으로 종료한 다음 모든 외부 장치의 전원을 끕니다. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 분리합니다. 그런 다음 컴퓨터 액세스 패널을 엽니다.

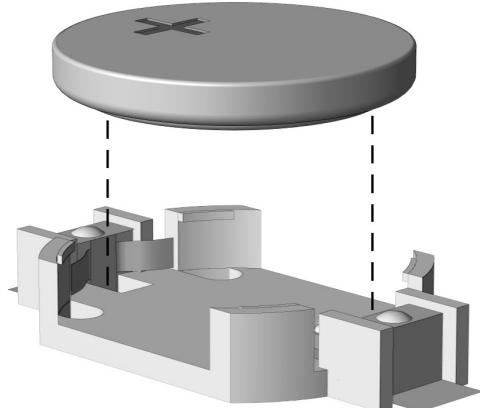


전지를 교체하려면 확장 카드를 분리해야 합니다.

2. 시스템 보드에서 전지 및 전지 홀더의 위치를 확인합니다.
3. 시스템 보드의 전지 홀더 유형에 따라 다음 지침대로 전지를 교체 합니다.

### 유형 1

- a. 전지를 위로 들어 올려 홀더에서 꺼냅니다.

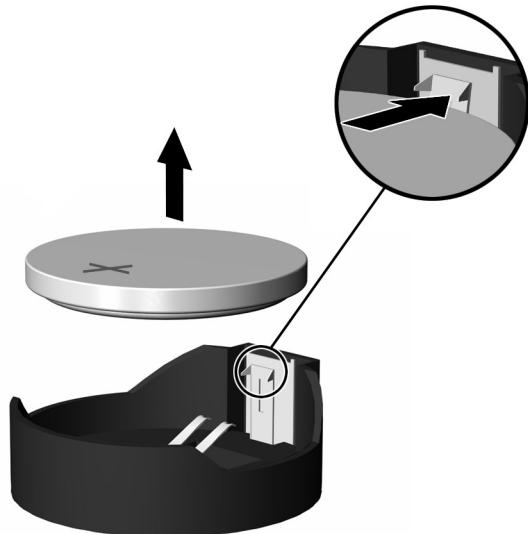


코인 셀 전지 분리(유형 1)

- b. 양극이 위로 오게 하여 교체 전지를 제자리에 넣습니다. 전지 홀더는 자동으로 전지를 적정 위치에 고정시킵니다.

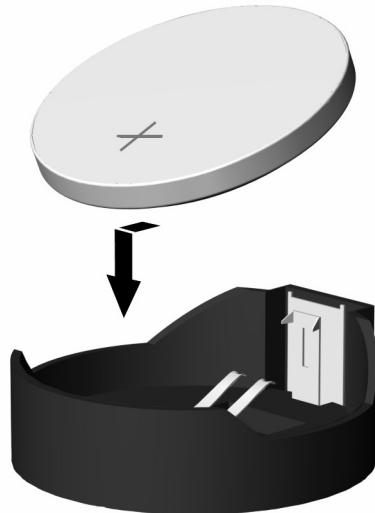
## 유형 2

- a. 홀더에서 전지를 분리하려면 전지 위로 나와 있는 금속 고정쇠를 누릅니다.
- b. 전지가 위로 올라오면 전지를 꺼냅니다.



코인 셀 전지 분리(유형 2)

c. 새 전지를 넣으려면 양극이 위로 향한 상태에서 전지의 한쪽 끝을 홀더 입구의 아래쪽으로 밀어 넣습니다. 전지의 나머지 한쪽을 고정쇠에 물리도록 밀어 넣습니다.



**코인 셀 전지 교체(유형 2)**



전지를 교체한 후 다음 단계를 따라 전지 교체 작업을 마무리하십시오.

4. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
5. 컴퓨터의 전원 코드를 꽂고 전원을 켭니다.
6. Computer Setup을 사용하여 날짜와 시간, 암호, 기타 필요한 시스템 설정을 재설정합니다. *Computer Setup(F10) 유ти리티 설명서*를 참조하십시오.

## 보안 잠금 장치

### 보안 잠금 장치 설치

아래 및 다음 페이지에 설명된 보안 잠금 장치는 컴퓨터를 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

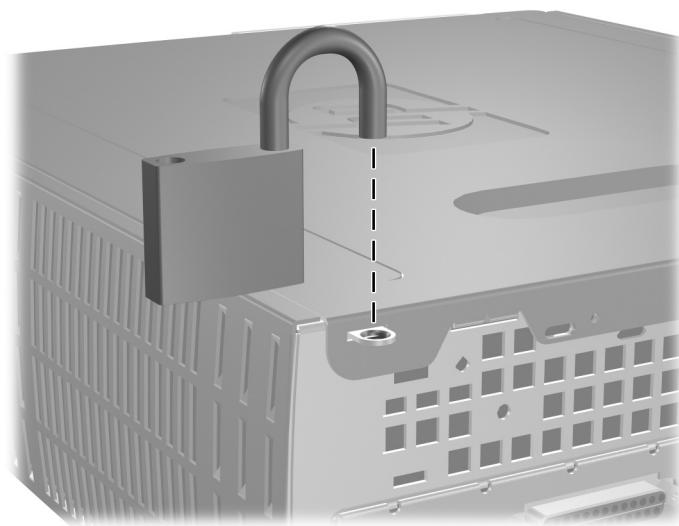


보안 잠금 장치가 있으면 케이블 잠금 장치를 아래 그림과 같은 위치에 넣으십시오. 케이블 잠금 장치를 아래 표시된 보조 구멍에 삽입할 수도 있습니다.



케이블 잠금 장치 설치

보안 잠금 장치



패드락 설치

## 정전기 방전

손가락 또는 기타 전도체로 인해 정전기가 방전되면 시스템 보드 또는 정전기에 민감한 기타 장치가 손상될 수 있습니다. 이와 같이 장치가 손상되면 장치 수명이 짧아질 수 있습니다.

### 정전기 손상 방지

정전기 피해를 방지하려면 다음 주의 사항을 준수하십시오.

- 제품을 운반하거나 보관할 때는 손이 직접 닿지 않도록 정전기 방지 컨테이너를 이용하십시오.
- 정전기에 민감한 부품은 정전기 방지 워크스테이션에 설치할 때까지 컨테이너에 보관하십시오.
- 부품을 컨테이너에서 꺼내기 전에 접지된 표면에 놓으십시오.
- 편, 납 부분 또는 회로를 만지지 마십시오.
- 정전기에 민감한 부품 또는 어셈블리를 만질 때에는 항상 접지된 상태여야 합니다.

### 접지 방법

접지 방법은 여러 가지가 있습니다. 정전기에 민감한 부품을 취급하거나 설치할 때는 다음 중 하나 이상의 방법을 사용하십시오.

- 접지된 워크스테이션 또는 컴퓨터 본체에 접지 코드로 연결된 손목 보호대를 사용합니다. 손목 접지대는 유연한 보호대로서 접지 선에 최소 1메가옴(+/- 10%)의 저항을 가지고 있습니다. 제대로 접지하려면 보호대가 피부에 완전히 닿도록 착용하십시오.
- 서서 작업해야 하는 경우에는 발에 착용하는 접지대(heelstrap, toestrap, bootstrap)를 사용하십시오. 전도성이 있는 바닥이나 정전기 방지 매트 위에 서서 작업할 경우 양쪽 발에 접지대를 착용하십시오.

- 전도성이 있는 현장 수리 공구를 사용하십시오.
- 이동식 현장 수리 키트는 접이식 정전기 발산 작업 매트와 함께 사용하십시오.

위와 같은 접지 장비가 없는 경우 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체로 문의하십시오.

---



정전기에 대한 자세한 내용은 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체로 문의하십시오.

---

## 컴퓨터 작동 지침, 일반 관리 및 운반 준비

### 컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리



**주의:** 컴퓨터를 데스크탑 구성으로 사용하는 경우, 컴퓨터 주변에 최소 10.2cm(4인치) 정도 공간을 남기고 장애물 없이 설치해야 합니다.

다음 지침에 따라 컴퓨터와 모니터를 적절하게 설치하고 관리하십시오.

- 과도한 습기나 직사광선을 피하고 온도가 너무 높거나 낮은 곳에 컴퓨터를 두지 마십시오. 컴퓨터에 대한 권장 온도 및 습도 범위에 대한 자세한 내용은 설명서의 **부록 A, "제품 사양"**을 참조하십시오.
- 튼튼하고 평평한 표면 위에 컴퓨터를 설치하십시오. 컴퓨터의 공기 배출구 주변과 모니터 위로 공기가 충분히 순환될 수 있도록 약 10.2cm(4인치) 정도의 여유 공간을 두십시오.
- 컴퓨터 안으로 공기가 순환될 수 있도록 통풍구나 공기 흡입구를 막지 마십시오. 키보드를 컴퓨터 본체의 전면에 기대어 세워 놓지 마십시오. 이렇게 하면 통풍이 되지 않습니다.
- 컴퓨터의 덮개나 측면 패널을 열어 놓은 상태로 작동하지 마십시오.
- 다른 컴퓨터에서 재순환되거나 예열된 공기로 인해 영향을 받기 쉬우므로 컴퓨터를 서로 포개거나 너무 밀착시켜 배치하지 마십시오.
- 컴퓨터가 별도의 인클로저 내에서 사용하도록 되어 있는 경우 인클로저에 공기 흡입구 및 배출구가 있어야 하며 위에 나열된 작동 지침이 동일하게 적용됩니다.

- 컴퓨터나 키보드에 액체를 흘리지 마십시오.
- 모니터의 통풍 슬롯을 막지 않도록 하십시오.
- 운영체제 또는 기타 소프트웨어의 전원 관리 기능(예: 절전 상태)을 설치하거나 설정하십시오.
- 다음 작업을 하기 전에는 컴퓨터의 전원을 끄십시오.
  - 필요에 따라 물기가 약간 있는 부드러운 형겼으로 컴퓨터의 외부를 닦을 경우. 세제를 사용하면 표면이 변색되거나 마모될 수 있습니다.
  - 컴퓨터의 공기 배출구 주변에 있는 공기 통풍구를 정기적으로 청소하십시오. 보풀이나 먼지, 기타 이물질이 있으면 통풍구를 막아 통풍을 방해할 수 있습니다.

## 광 드라이브 관련 주의 사항

광 드라이브를 사용하거나 청소할 경우 다음 지침을 준수해야 합니다.

### 작동

- 작동 중에는 드라이브를 움직이지 마십시오. 데이터를 읽는 중 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 드라이브 안쪽에 응결 현상이 발생할 수 있으므로 드라이브 주변의 온도가 급격하게 변하지 않도록 하십시오. 드라이브를 켠 상태에서 온도가 갑자기 변하게 되면 전원을 끄기 전에 적어도 한 시간 정도 기다리십시오. 드라이브를 바로 작동하게 되면 데이터를 읽는 중 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 습도가 높은 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 기계의 진동이 심한 곳, 직사광선이 비추는 장소에서는 드라이브 사용을 피하십시오.

### 청소

- 패널과 제어 장치를 청소할 때는 부드러운 마른 형겼이나 중성 세제를 약간 묻힌 부드러운 형勁을 사용하십시오. 액체 세제를 드라이브에 직접 뿌리지 마십시오.
- 알코올이나 벤젠 등의 용제는 표면을 마모시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

## 안전

드라이브 안으로 이물질이나 액체가 들어갈 경우 즉시 컴퓨터의 전원 코드를 뽑은 후 HP 공인 서비스 제공업체에 서비스를 의뢰하십시오.

## 운반 준비

컴퓨터를 운반할 경우 다음 지침을 따르십시오.

1. PD 디스크, 테이프 카트리지, CD 또는 디스켓 등에 하드 드라이브의 파일을 백업하십시오. 백업 매체가 보관 또는 운반 중에 전기 충격이나 자기 충격을 받지 않도록 하십시오.



하드 드라이브는 시스템 전원을 끄면 자동으로 잠깁니다.

2. 디스켓 드라이브에 프로그램 디스켓이 있을 경우 빼서 보관하십시오.
3. 운반 중 드라이브를 보호하기 위해 디스켓 드라이브에 공 디스켓을 넣으십시오. 데이터가 저장되어 있거나 나중에 데이터를 저장 할 디스켓은 사용하지 마십시오.
4. 컴퓨터와 외부 장치의 전원을 끕니다.
5. 콘센트와 컴퓨터에서 차례로 전원 코드를 뽑습니다.
6. 시스템 부품 및 외부 장치의 전원을 차단한 후 컴퓨터와 분리합니다.



컴퓨터를 운반하기 전에 모든 보드가 보드 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

7. 원래 포장 상자나 완충 재료가 충분한 상자에 시스템 부품과 외부 장치를 넣고 포장합니다.



비작동 시 환경 범위에 관한 자세한 내용은 설명서의 [부록 A, "제품 사양"](#)을 참조하십시오.

---

# 색인

## 숫자

- 3.5인치 드라이브 베이 2-27
- 3.5인치 하드 드라이브
  - 업그레이드 2-22

## 가

- 광 드라이브
  - 꺼내기 버튼 1-2
  - 분리 2-17
  - 설치 2-19
  - 작동 표시등 1-2
  - 케이블 연결 2-21
- 꺼내기 버튼, 광 드라이브 1-2

## 다

- 뒷면 패널 부품 1-3
- 드라이브 설치 2-15
- 드라이브 위치 2-16
- 디스크 드라이브
  - 꺼내기 버튼 1-2
  - 분리 2-17
  - 작동 표시등 1-2

## 마

- 마우스
  - 연결 단자 1-3
  - 특수 기능 1-5
- 마이크 연결 단자 1-2, 1-3
- 메모리
  - 설치 2-5
  - 소켓 위치 2-6
  - 제품 사양 2-5
  - 확인 2-10
- 모니터 연결 단자 1-3

## 바

- 베젤 블랭크, 분리 2-29
- 베젤을 2-29
- 병렬 연결 단자 1-3
- 보안 잠금 장치 C-1
- 부품
  - 뒷면 패널 1-3
  - 앞면 패널 1-2
- 분리
  - 광 드라이브 2-17
  - 디스크 드라이브 2-17
  - 베젤 블랭크 2-29
  - 앞면 베젤 2-4
  - 컴퓨터 액세스 패널 2-3
  - 코인 셀 전지(유형 1) B-2
  - 코인 셀 전지(유형 2) B-3
  - 하드 드라이브 2-23
  - 확장 슬롯 덮개 2-12
  - PCI Express 확장 카드 2-14

## 사

- 설치
  - 3.5인치 하드 드라이브 2-27
  - 광 드라이브 2-19
  - 메모리 2-5
  - 케이블 잠금 장치 C-1
  - 코인 셀 전지(유형 1) B-2
  - 코인 셀 전지(유형 2) B-4
  - 페드락 C-2
  - 하드 드라이브 2-30
  - 확장 카드 2-11, 2-13
- 설치 지침 2-15

**아**

앞면 베젤, 분리 2-4  
앞면 패널 부품 1-2  
액세스 패널, 분리 2-3  
오디오 연결단자 1-3  
운반 준비 E-3  
일련 번호 위치 1-5

**자**

잠금 장치 C-1, C-2  
전원  
    버튼 1-2  
    코드 연결단자 1-3  
    표시등 1-2

전지  
    코인 셀(유형 1) B-2  
    코인 셀(유형 2) B-3  
전지 교체 B-1  
정전기 방전 2-1, D-1  
지침  
    전지 교체 B-1  
직렬 연결단자 1-3

**카**

컴퓨터  
    운반 준비 E-3  
    작동 지침 E-1  
케이블  
    광 드라이브 2-21  
케이블 잠금 장치, 설치 C-1  
코인 셀 전지  
    유형 1 B-2  
    유형 2 B-3  
키보드 1-4  
    포트 1-3

**파**

패드락, 설치 C-2

**하**

하드 드라이브  
    3.5인치 2-27  
    구성 2-26  
    복원 2-25  
    분리 2-23  
    업그레이드 2-22  
    유도 나사 2-28  
    작동 표시등 1-2  
    SATA 설치 2-30  
헤드폰 잭 1-2  
헤드폰 출력 라인 연결단자 1-3  
확장 슬롯 덮개 2-12  
확장 카드  
    PCI Express 2-14  
확장 카드, 설치 2-11, 2-13

**D**

DDR-SDRAM 2-5  
DIMM 2-5  
DIMM(이중 인라인 메모리 모듈)  
    설치 2-8  
DVI 모니터 연결단자 1-3

**P**

PCI 카드  
    확장 카드 참조

**R**

RAID 구성 2-26  
RJ-45 연결단자 1-3

**S**

SATA  
    하드 드라이브 참조

**U**

USB 1-2, 1-3